

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司\*  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：0981)

### 中芯國際截至二零一四年六月三十日止三個月未經審核業績公佈

- 二零一四年第二季銷售額為伍億壹仟壹佰參拾萬美元，較二零一四年第一季度增加 13.4%。
- 二零一四年第二季不包含來自武漢新芯晶圓轉單的非公認準則銷售額達創新高的伍億壹仟壹佰參拾萬美元，較二零一三年第二季的伍億零壹佰捌拾萬美元年度增加 1.9%。
- 二零一四年第二季毛利率為 28.0%，相比二零一四年第一季為 21.3%。
- 二零一四年第二季中芯國際應佔利潤為伍仟陸佰捌拾萬美元，相比二零一四年第一季為貳仟零參拾萬美元。
- 二零一四年第二季中國區銷售額佔總銷售額達 44.4%，成為最大的銷售額貢獻區。

以下為本公司於二零一四年八月六日就截至二零一四年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本簡明合併財務資訊係依國際財務報告準則編製。

中國上海 — 2014 年 8 月 6 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一四年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

## 二零一四年第三季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 季度收入預期增加 1%至 5%。
- 毛利率預期介於 24%至 26%的範圍內。
- 非公認準則的經營開支為扣除雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響後，預期將介於 9 仟 6 百萬美元至 1 億零 1 百萬美元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“在二季度，中芯不包含武漢新芯的收入達到了歷史新高，連續第九個季度盈利。二季度 28%的毛利率是 2005 年以來最高。

與 2014 年一季度相比，產能利用率環比增長了超過十個百分點；同時，收入環比增長了 13.4%。2014 年二季度毛利率比 2014 年一季度上升了 6.7 個百分點，經營利潤接近翻番，淨利潤增長了近兩倍。我們一直強調可持續盈利和慎重規劃成長的首要性。總體來說，我們對 2015 年持樂觀態度，我們面臨許多令人激動的新機遇，為此正在產能和技術方面做準備。

2015 年的一個成長動力是 28 納米。我們很高興在這個新技術起量的過程中和我們長期的客戶合作。我們預計於 2015 年實現量產。同時，我們瞄準中國 LTE 手機芯片市場，平板電腦中的應用處理器芯片，以及射頻芯片產品，和其他客戶在 28 納米上合作。

今年，尤其是 2015 年，我們另一個成長動力是差異化產品。客戶對中芯電源管理、攝像頭芯片、嵌入式非揮發性內存、傳感器等的 8 吋產能需求持續旺盛。隨著我們在 12 吋差異化製程的發展，最近我們在 55 納米嵌入式非揮發性內存解決方案取得了業界領先地位。基於這項技術，我們的客戶已經進入了大批量生產。

中國芯片市場的強勁需求一直在推動我們的成長。二季度來自中國客戶的收入在中芯歷史上第一次超過了其它各區，佔整個營收的 44%。

二季度的景氣復甦為中芯帶來了更強的財務和盈利表現。我們對 2015 年持樂觀態度，同時正在籌備 8 吋和 28 納米的成長。我們有信心抓住中國市場的成長機會。”

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一四年八月七日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

中國 400-620-8038 (密碼：SMIC)

香港 852-2475-0994 (密碼：SMIC)

臺灣 886-2-2650-7825 (密碼：SMIC)

美國 1-845-675-0437 (密碼：SMIC)

二零一四年第二季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

[http://www.smics.com/eng/investors/ir\\_presentations.php](http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php)，或

<http://www.media-server.com/m/p/89si7vqg>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司("中芯國際", 紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 28 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠；在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠，一座 300mm 晶圓廠正在合資建設中；在天津建有一座 200mm 晶圓廠；在深圳正開發一個 200mm 晶圓廠項目。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區設立營銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 [www.smics.com](http://www.smics.com)。

---

## 安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一四年第三季指引”和我們對2015年的機遇持樂觀態度、我們期望2015年28納米的成長動力、我們期望2015年實現量產、我們期望2015年差異化產品為另一個成長動力、我們預期客戶對電源管理、攝像頭芯片、嵌入式非揮發性內存、傳感器等的8吋產能需求持續旺盛以及我們有信心抓住中國市場的成長機會和未來2014年的資本開支等敘述，乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作

出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「目標」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表示的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一四年四月十四日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

---

## 關於非一般公認會計準則(“非公認準則”)的財務計量

為補充中芯國際遵照國際財務報告準則表達的合併財務結果，中芯國際在此份新聞稿裡使用了營運結果的計量，其調整為不包含來自武漢新芯集成電路製造有限公司(“武漢新芯”)的晶圓轉單(已於二零一三年第三季起逐步結束)。自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。此份業績報告包含非公認準則的收入(非公認準則的銷售額)、非公認準則的銷售成本、非公認準則的毛利率及非公認準則的營運開支(包括調整為不含雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益影響數的全部營運開支)，亦包含二零一四年第三季財務指引裡的非公認準則的營運開支。非公認準則的財務計量表達，並不意味著可以僅考慮非公認準則的財務計量，或認為其可替代遵照國際財務報告準則準備及表達的財務資訊。

中芯國際相信使用這些非公認準則的財務計量，有助於投資者及管理層比較中芯國際過去的業績，本公司管理層規律地使用這些非公認準則財務計量去了解、管理和評估本公司的業務以及去制定財務和營運方面的決策。

後附的表格在每項非公認準則的財務計量及直接可比的公認準則財務計量之間的調節，有更多的資訊。指引裡的非公認準則計量及公認準則計量之間的調節，在未來的基礎上並不可行。

二零一四年第二季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	季度比較	二零一三年 第二季度	年度比較
收入	511,344	451,083	13.4%	541,302	-5.5%
銷售成本	(368,291)	(354,965)	3.8%	(406,075)	-9.3%
毛利	143,053	96,118	48.8%	135,227	5.8%
經營開支	(84,861)	(66,533)	27.5%	(56,095)	51.3%
經營利潤	58,192	29,585	96.7%	79,132	-26.5%
其他收入(開支)，淨額	(1,105)	(9,189)	-88.0%	(3,292)	-66.4%
除稅前利潤	57,087	20,396	179.9%	75,840	-24.7%
所得稅利益(開支)	93	(1,454)	-	(510)	-
<b>本期利潤</b>	<b>57,180</b>	<b>18,942</b>	201.9%	<b>75,330</b>	-24.1%
其他綜合收入					
外幣報表折算差異變動	(858)	(1,095)	-21.6%	278	-
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>56,322</b>	<b>17,847</b>	215.6%	<b>75,608</b>	-25.5%
本期以下各方應佔利潤：					
中芯國際應佔利潤	56,801	20,261	180.3%	75,401	-24.7%
非控制權益	379	(1,319)	-	(71)	-
<b>本期利潤</b>	<b>57,180</b>	<b>18,942</b>	201.9%	<b>75,330</b>	-24.1%
毛利率	28.0%	21.3%	-	25.0%	-
每股普通股股份盈利 <sup>(1)</sup>					
基本	0.00	0.00	-	0.00	-
攤薄	0.00	0.00	-	0.00	-
每股美國預托股股份盈利					
基本	0.09	0.03	-	0.12	-
攤薄	0.08	0.03	-	0.12	-
付運晶圓(約當 8 吋)	648,764	581,621	11.5%	687,651	-5.7%
產能利用率 <sup>(2)</sup>	94.6%	84.2%	-	98.5%	-

附注：

(1) 基於二零一四年第二季加權平均普通股 327 億 6 仟 600 萬股(基本)及 352 億 9 仟 100 萬股(攤薄)，二零一四年第一季 321 億 6 仟 900 萬股(基本)及 325 億 1 仟 300 萬股(攤薄)，二零一三年第二季 320 億 5 仟 100 萬股(基本)及 323 億 1 仟 200 萬股(攤薄)。

(2) 產能利用率按約當產出品圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一四年第二季銷售額由二零一四年第一季的 4 億 5 仟 1 佰 10 萬元季度增加 13.4% 至 5 億 1 仟 1 佰 30 萬元，主要因為二零一四年第二季的晶圓付運量增加。銷售額較二

二零一三年第二季的 5 億 4 仟 1 佰 30 萬元年度減少 5.5%，主要因為自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。

- 二零一四年第二季不包含來自武漢新芯晶圓轉單的非公認準則銷售額達創新高的 5 億 1 仟 1 佰 30 萬美元，較二零一三年第二季的 5 億零 1 佰 80 萬美元年度增加 1.9%
- 二零一四年第二季的銷售成本由二零一四年第一季的 3 億 5 仟 5 佰萬元僅季度增加 3.8%至 3 億 6 仟 8 佰 30 萬元。
- 二零一四年第二季的毛利由二零一四年第一季的 9 仟 6 佰 10 萬元季度增加 48.8%至 1 億 4 仟 3 佰 10 萬元。
- 二零一四年第二季的毛利率由二零一四年第一季的 21.3%上升至 28.0%，主要由於產能利用率增加所致。
- 二零一四年第二季的經營開支由二零一四年第一季的 6 仟 6 佰 50 萬元季度增加 27.5%至 8 仟 4 佰 90 萬元，主要原因請詳下文經營開支（收入）分析。

## 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	二零一三年 第二季度
電腦	2.8%	3.0%	1.5%
通訊	41.4%	39.1%	45.6%
消費	48.0%	48.8%	45.3%
其他	7.8%	9.1%	7.6%
以服務分類	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	二零一三年 第二季度
晶圓	95.4%	93.3%	96.2%
光罩製造，晶圓測試及其它	4.6%	6.7%	3.8%
以客戶類別分類	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	二零一三年 第二季度
無廠房半導體公司	85.2%	89.0%	87.7%
集成裝置製造商	3.0%	3.1%	7.0%
系統公司及其它	11.8%	7.9%	5.3%
以地區分類	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	二零一三年 第二季度
北美洲	42.0%	46.6%	48.3%
中國 <sup>(1)</sup>	44.4%	40.6%	40.9%
歐亞 <sup>(2)</sup>	13.6%	12.8%	10.8%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	二零一三年 第二季度
40/45 納米	13.2%	9.8%	10.0%
55/65 納米	26.3%	21.3%	30.9%
90 納米	3.4%	4.3%	4.6%
0.13 微米	12.1%	12.9%	10.5%
0.15/0.18 微米	40.2%	46.8%	40.1%
0.25/0.35 微米	4.8%	4.9%	3.9%

附註：

- (1) 包括香港，不包括臺灣
- (2) 不包括中國

## 產能\*

晶圓廠/(晶圓尺寸)	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度
上海廠(8吋)	96,000	94,000
上海 12吋廠 (12吋)	31,500	31,500
北京廠(12吋)	81,000	81,000
天津廠(8吋)	39,000	37,000
晶圓代工生產月產能合計	247,500	243,500

附注：

\*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

- 二零一四年第二季的月產能由二零一四年第一季的 24 萬 3 仟 500 片 8 吋晶圓增加至 24 萬 7 仟 500 片晶圓，主要由於上海和天津 8 吋晶圓廠的產能增加所致。

## 付運及產能利用率

8 吋等值晶圓	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	二零一三年 季度比較	二零一三年 第二季度	年度比較
付運晶圓	648,764	581,621	11.5%	687,651	-5.7%
產能利用率 <sup>(1)</sup>	94.6%	84.2%	-	98.5%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

- 二零一四年第二季付運晶圓季度增加 11.5%，主要因為晶圓付運量增加。付運晶圓較二零一三年第二季年度減少 5.7%，主要因為自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。



## 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	季度比較	二零一三年 第二季度	年度比較
銷售成本	368,291	354,965	3.8%	406,075	-9.3%
折舊	106,236	110,903	-4.2%	107,759	-1.4%
其他製造成本	260,365	243,091	7.1%	295,840	-12.0%
股權報酬	1,690	971	74.0%	2,476	-31.7%
毛利	143,053	96,118	48.8%	135,227	5.8%
毛利率	28.0%	21.3%	-	25.0%	-

- 二零一四年第二季的銷售成本由二零一四年第一季的3億5仟5佰萬元僅季度上升3.8%至3億6仟8佰30萬元。
- 二零一四年第二季的毛利由二零一四年第一季的毛利9仟6佰10萬元季度增加48.8%至1億4仟3佰10萬元。
- 二零一四年第二季的毛利率由二零一四年第一季的21.3%上升至28.0%，主要由於產能利用率增加所致。

### 經營開支（收入）分析

以千美元計	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	季度比較	二零一三年 第二季度	年度比較
經營開支	84,861	66,533	27.5%	56,095	51.3%
研究及開發開支	45,080	36,653	23.0%	36,736	22.7%
一般及行政開支	35,528	23,193	53.2%	42,636	-16.7%
銷售及市場推廣開支	9,018	9,708	-7.1%	9,775	-7.7%
其他經營收入	(4,765)	(3,021)	57.7%	(33,052)	-85.6%

- 二零一四年第二季的研究及開發開支增加至4仟5佰10萬元，相比二零一四年第一季為3仟6佰70萬元。該增加數主要由於1) 研究發展合約上獲得政府支持的資金減少，該資金在二零一四年第二季為7佰60萬元，相比二零一四年第一季為1仟1佰70萬元以及2) 本季度研發活動增加。
- 二零一四年第二季的一般及行政開支由二零一四年第一季的2仟3佰20萬元季度增加53.2%至3仟5佰50萬元，主要由於本季1) 計提雇員花紅增加7佰10萬元及2) 政府附加稅開支增加2佰40萬元所致。
- 二零一四年第二季其他經營收入由二零一四年第一季的3佰萬元季度增加57.7%至4佰80萬元，主要因為處置部分北京生活園區資產所產生的收益。其他經營收入較二零一三年第二季的3仟3佰10萬元年度減少85.6%，主要因為二零一三年第二季1) 處置部分上海生活園區資產所產生的收益及2) 處置本公司對中芯國際開發管理（武漢）有限公司的全部所有權所產生的收益，該公司主要從事建造、經營及管理中芯國際在武漢的宿舍和學校。

### 其他收入（開支），淨額

以千美元計	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	季度比較	二零一三年 第二季度	年度比較
其他收入（開支），淨額	(1,105)	(9,189)	-88.0%	(3,292)	-66.4%
利息收入	3,021	1,838	64.4%	936	222.8%
財務費用	(8,231)	(4,630)	77.8%	(9,080)	-9.4%
外幣匯兌收益或虧損	(1,860)	(12,594)	-85.2%	2,949	-
其他收益或虧損，淨額	5,399	5,312	1.6%	1,126	379.5%
應佔聯營公司利潤	566	885	-36.0%	777	-27.2%

- 外幣匯兌收益或虧損的變動，主要由於上季人民幣兌美元貶值所致。

### 折舊及攤銷

以千美元計	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度	季度比較	二零一三年 第二季度	年度比較
折舊及攤銷	138,463	136,871	1.2%	135,712	2.0%

### 流動資金

以千美元計	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度
現金及約當現金	573,332	437,575
限制性現金	181,573	120,338
其他財務資產	358,417	178,383
貿易及其他應收賬款	458,765	361,536
預付經營開支	42,261	43,181
存貨	319,089	294,375
歸類為持作出售資產	1,543	2,361
流動資產總計	1,934,980	1,437,749
流動稅項負債	246	161
其他財務負債	-	76
預提負債	132,273	114,463
遞延政府資金	31,484	24,431
借貸	365,269	313,191
貿易及其他應付款項	474,268	401,041
流動負債總計	1,003,540	853,363
現金比率	0.6x	0.5x
速動比率	1.6x	1.3x
流動比率	1.9x	1.7x

## 資本結構

以千美元計	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度
現金及約當現金	573,332	437,575
限制性現金	181,573	120,338
其他財務資產	358,417	178,383
短期借款	365,269	313,191
長期借款	430,520	512,075
可轉換公司債	352,317	182,149
借款總計	1,148,106	1,007,415
權益	2,889,045	2,617,698
總債務股本比率 <sup>(1)</sup>	39.7%	38.5%

附注：

(1) 總債務股本比率為借款總計除以權益。借款總計包含短期和長期借款及可轉換公司債。

現金及約當現金由二零一四年第一季的 4 億 3 仟 7 佰 60 萬元增加至二零一四年第二季的 5 億 7 仟 3 佰 30 萬元，以及其他財務資產由二零一四年第一季的 1 億 7 仟 8 佰 40 萬元增加至二零一四年第二季的 3 億 5 仟 8 佰 40 萬元，主要因為本季發行可轉換公司債及普通股所得款項。

## 現金流量概要

以千美元計	二零一四年 第二季度	二零一四年 第一季度
經營活動所得現金淨額	118,635	169,378
投資活動所用現金淨額	(339,761)	(24,912)
融資活動所得(所用)現金淨額	357,214	(168,382)
滙率變動的影響	(331)	(992)
現金變動淨額	135,757	(24,908)

## 資本開支概要

- 二零一四年第二季資本開支為 1 億 4 仟 2 佰 40 萬元。
- 本公司二零一四年計劃用於晶圓廠運作的資本開支由大約 10 億元提高至大約 11 億元。增加的部分主要用於上海 12 吋廠的產品組合改變(包含由 40/45nm 轉換為 28nm)以及天津 8 吋廠的擴產(由 3 萬 9 仟片增加為 4 萬 2 仟片)。在估計的二零一四年資本開支裡，有大約 5 億 7 仟萬元預期用於本公司擁有大部分權益的新北京附屬公司，該附屬公司由中芯國際出資 55%，由其他股東出資 45%。
- 如先前的公告，二零一四年用於非晶圓廠運作的資本開支約 1 億 1 仟萬元，主要是雇員生活園區的建造。本公司計畫日後將該住宿單位出租或售于雇員。

## 近期公佈

- 華大電子推出中國第一顆 55 納米智慧卡晶片 --基於中芯國際 55 納米低功耗嵌入式快閃記憶體平臺 (2014-08-04)
- 中芯國際上調二零一四年第二季度毛利率指引 (2014-07-21)
- 董事會會議日期通知 (2014-07-14)
- 二零一四年六月二十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 (2014-07-07)
- 中芯國際與美國高通公司合作推進中國 28 納米晶圓製造 (2014-07-03)
- 完成發行本金額 95,000,000 美元二零一八年到期零息可換股債券 (2014-06-27)
- 不獲豁免關連交易 - 大唐及 COUNTRY HILL 行使優先認購權 (2014-06-24)
- 中芯國際打造國內首條 12 英寸 CIS 產業鏈 (2014-06-24)
- 完成配售現有股份及根據二零一三年一般授權認購新股份 (2014-06-12)
- 授出購股期權 (2014-06-12)
- 暫停辦理股份過戶登記 (2014-06-12)
- 中芯國際與燦芯半導體首創 SMIC-ASIC 網路互動平臺 (2014-06-05)
- (1) 配售現有股份及認購新股份 (2) 建議發行本金額 95,000,000 美元二零一八年到期零息可換股債券 (3) 大唐優先認購權 及 (4) COUNTRY HILL 優先認購權 (2014-06-04)
- 潛在獲豁免關連交易 - 大唐及 COUNTRY HILL 潛在行使優先認購權 (2014-06-04)
- 中芯國際首次亮相美國電子設計自動化大會 (2014-05-29)
- 中芯國際再次捐贈 200 萬元資助肝移植貧困兒童 (2014-05-29)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2014-05-27)
- 通函 - 登記股東之通知信函 (2014-05-27)
- 股東週年大會通告 (2014-05-27)
- 委任代表表格 - 於二零一四年六月二十七日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格 (2014-05-27)
- 通函 - 建議重選董事、委任核數師、授出發行及購回股份之一般授權、不獲豁免關連交易 - 建議向一名董事授出受限制股份單位及股東週年大會通告 (2014-05-27)
- 中芯國際提供穩健全面的指紋感測器晶圓製造方案 (2014-05-20)
- 中芯國際攜手各方成立“集成電路先導技術研究院”，產學研步入快車道 (2014-05-16)
- 不獲豁免關連交易 - 建議向一名董事授出受限制股份單位 (2014-04-29)
- 建議更換核數師 (2014-04-29)
- 中芯國際截至二零一四年三月三十一日止三個月未經審核業績公佈 (2014-04-28)
- 中芯國際舉辦第六屆技術專題研討會 (2014-04-24)
- 中芯國際任命小川宏為日本區總經理 (2014-04-15)
- 董事會會議日期通知 (2014-04-14)
- 通函 - 致新登記股東之信函及回條 - 選擇收取公司通訊文件之方式 (2014-04-08)
- 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2014-04-08)
- 通函 - 登記股東之通知信函及變更申請表格 (2014-04-08)
- 2013 年報 (2014-04-07)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

[http://www.smics.com/trd/press/press\\_releases.php](http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php) 及 [http://www.smics.com/trd/investors/ir\\_filings.php](http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php)

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併損益及其他綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 (未經審核)
收入	511,344	451,083
銷售成本	(368,291)	(354,965)
毛利	143,053	96,118
研究及開發開支	(45,080)	(36,653)
一般及行政開支	(35,528)	(23,193)
銷售及市場推廣開支	(9,018)	(9,708)
其他經營收入	4,765	3,021
經營開支	(84,861)	(66,533)
經營利潤	58,192	29,585
其他收入(開支)，淨額	(1,105)	(9,189)
除稅前利潤	57,087	20,396
所得稅利益(開支)	93	(1,454)
<b>本期利潤</b>	<b>57,180</b>	<b>18,942</b>
其他綜合收入		
其後或會重新歸類為損益的項目		
外幣報表折算差異變動	(858)	(1,095)
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>56,322</b>	<b>17,847</b>
本期以下各方應佔利潤:		
本公司擁有人	56,801	20,261
非控制權益	379	(1,319)
	<b>57,180</b>	<b>18,942</b>
本期以下各方應佔其他綜合收入總額:		
本公司擁有人	55,943	19,166
非控制權益	379	(1,319)
	<b>56,322</b>	<b>17,847</b>
中芯國際應佔每股股份盈利		
基本	0.00	0.00
攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份盈利		
基本	0.09	0.03
攤薄	0.08	0.03
用作計算基本每股普通股盈利額的股份	<b>32,766,242,768</b>	<b>32,168,629,989</b>
用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份	<b>35,291,192,640</b>	<b>32,512,915,972</b>

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併損益及其他綜合收入表(續)  
(以千美元為單位，每股資料除外)

截至以下日期止三個月	
二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 (未經審核)

比較公認準則計量而調節出非公認準則的財務計量<sup>(1)</sup>

非公認準則的經營開支	(86,600)	(79,363)
------------	----------	----------

附註:

(1) 中芯國際將非公認準則的收入、非公認準則的銷售成本及非公認準則的毛利率(此為非公認準則的財務計量)定義為，皆不包含來自武漢新芯晶圓轉單的收入、銷售成本及毛利率。中芯國際也在次季度指引裡定義了在未來的基礎上編製的非公認準則營運開支(此為非公認準則的財務計量)，其調整為不包含雇員花紅計提數、政府支持的資金以及出售生活園區資產收益的影響。中芯國際一併覆核了收入、銷貨成本、毛利率及營運開支和非公認準則的財務計量，去了解、管理和評估其業務，以及去制定營運和財務方面的決策。本公司也相信這些補充資訊對投資者及分析人員用以評估公司在不包含來自武漢新芯晶圓轉單銷售額(並非產自公司的產品線產能)後的營運表現來說是有用的。中芯國際已於二零一三年三月作出公告，停止代武漢新芯經營管理在武漢的300mm晶圓廠，且於二零一三年第三季起逐步結束來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。自二零一四年第一季起沒有來自武漢新芯的晶圓轉單銷售額。然而，把非公認準則的財務計量當作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非公認準則的財務計量，並不包括影響到當期淨利潤的所有項目。此外，因為非公認準則的財務計量不會被其他公司用相同的方法計算，相對於其他公司在類似名稱的計量上，或許無法比較。根據上述提到的限制，對於遵照國際財務報告準則編製的收入、銷貨成本、毛利率及營運開支，不應該僅考慮非公認準則的財務計量，或認為非公認準則的財務計量是可選擇的。

下表列示在有關期間由遵照國際財務報告準則編製的收入、銷售成本、毛利率及營運開支(此為最直接可比較的財務計量)，調節至各項非公認準則的收入、非公認準則的銷售成本、非公認準則的毛利率及非公認準則的營運開支。

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併損益及其他綜合收入表(續)

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月		
	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 (未經審核)
收入	511,344	451,083	541,302
來自武漢新芯的收入	-	-	(39,458)
非公認準則的收入	511,344	451,083	501,844
銷售成本	(368,291)	(354,965)	(406,075)
來自武漢新芯的銷售成本	-	-	38,465
非公認準則的銷售成本	(368,291)	(354,965)	(367,610)
毛利率	28.0%	21.3%	25.0%
非公認準則的毛利率	28.0%	21.3%	26.7%

	截至以下日期止三個月		
	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 (未經審核)
營運開支	(84,861)	(66,533)	(56,095)
雇員花紅計提數	10,849	2,001	18,467
政府支持的資金	(8,494)	(11,972)	(3,837)
出售生活園區資產收益	(4,094)	(2,859)	(4,736)
非公認準則的營運開支	(86,600)	(79,363)	(46,201)

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併財務狀況表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	2,515,105	2,500,845
預付土地使用權	136,623	137,296
無形資產	198,952	208,775
於聯營公司的投資	30,820	29,997
遞延稅項資產	44,161	43,974
其他資產	7,228	7,666
非流動總資產	<u>2,932,889</u>	<u>2,928,553</u>
<i>流動資產</i>		
存貨	319,089	294,375
預付經營開支	42,261	43,181
貿易及其他應收款項	458,765	361,536
其他財務資產	358,417	178,383
受限制現金	181,573	120,338
現金及約當現金	573,332	437,575
	<u>1,933,437</u>	<u>1,435,388</u>
歸類為持作出售資產	1,543	2,361
流動總資產	<u>1,934,980</u>	<u>1,437,749</u>
<b>總資產</b>	<b><u>4,867,869</u></b>	<b><u>4,366,302</u></b>
<b>權益及負債</b>		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一四年六月三十日及二零一四年三月三十一日已發行及 流通股份分別為 34,831,860,338 股及 32,214,208,143 股。	13,933	12,886
股份溢價	4,296,190	4,098,490
儲備	87,004	71,584
累計虧絀	<u>(1,616,797)</u>	<u>(1,673,598)</u>
本公司擁有人應佔權益	2,780,330	2,509,362
非控制權益	108,715	108,336
總權益	<u>2,889,045</u>	<u>2,617,698</u>



中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司

簡明合併財務狀況表(續)

(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 (未經審核)
<i>非流動負債</i>		
借貸	430,520	512,075
可轉換公司債	352,317	182,149
遞延稅項負債	122	167
遞延政府資金	192,325	200,850
非流動總負債	975,284	895,241
<i>流動負債</i>		
貿易及其他應付款項	474,268	401,041
借貸	365,269	313,191
遞延政府資金	31,484	24,431
預提負債	132,273	114,463
其他財務負債	-	76
流動稅項負債	246	161
流動總負債	1,003,540	853,363
總負債	1,978,824	1,748,604
權益及負債合計	<b>4,867,869</b>	<b>4,366,302</b>

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併現金流量表

(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一四年 六月三十日 (未經審核)	二零一四年 三月三十一日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
季內利潤	57,180	18,942
折舊及攤銷	138,463	136,871
應佔聯營公司利潤	(566)	(885)
營運資金的變動及其它	(76,442)	14,450
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>118,635</b>	<b>169,378</b>
<b>投資活動:</b>		
對物業、廠房及設備的付款	(108,683)	(118,563)
對無形資產的付款	(9,948)	(1,364)
對土地使用權的付款	-	(1,123)
出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項	2,654	13,348
與投資活動有關的受限制現金變動	(43,749)	20,879
收購財務資產付款	(443,617)	(267,084)
出售財務資產所得款項	263,582	329,011
其他	-	(16)
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(339,761)</b>	<b>(24,912)</b>
<b>融資活動:</b>		
借款所得款項	99,514	51,284
償還借款	(121,382)	(223,711)
發行普通股所得款項	197,604	-
發生可轉換公司債所得款項	181,230	-
行使雇員認股權所得款項	248	3,800
來自非控股權益之款項	-	245
<b>融資活動所得(所用)現金淨額</b>	<b>357,214</b>	<b>(168,382)</b>
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(331)	(992)
<b>現金及約當現金增加(減少)淨額</b>	<b>135,757</b>	<b>(24,908)</b>
<b>現金及約當現金－期間開始</b>	<b>437,575</b>	<b>462,483</b>
<b>現金及約當現金－期間結束</b>	<b>573,332</b>	<b>437,575</b>

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

張文義(董事長)

邱慈雲(首席執行官)

高永崗(首席財務官)

**非執行董事**

陳山枝(及其替任董事李永華)

劉遵義(及其替任董事陳大同)

周杰

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

馬宏升 (Sean Maloney)

孟樸

陳立武

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司

邱慈雲

首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一四年八月六日

\* 僅供識別